

建滔集團全力支持2024年特首施政報告

積極回應「創科產業引導基金」政策 擬在港設研發基地

建滔集團全力支持2024年特首施政報告，特別是其中關於「創科產業引導基金」的政策，對於推動香港科技創新和產業升級具有重要意義。過去五年建滔一直積極發展與AI產業相關的先進電子材料，對行政長官李家超宣布政府將設立100億港元「創科產業引導基金」表示極之歡迎，為響應政策，在未來的發展中，建滔計劃在香港設立研發基地以及招聘相關人才。

李家超在2024年施政報告中明確提出，要設立100億港元的「創科產業引導基金」，以加強引導市場資金投資新興未來產業，包括生命健康科技、人工智慧與機械人、半導體與智慧設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。這一政策無疑為香港的科技創新和產業發展注入了強大的動力。

預期效果

推動科技創新

建滔集團在港設立研發基地，將吸引更多的科技創新人才和資源彙聚香港，推動香港的科技創新水準不斷提升。

促進產業升級

通過科技創新和產業升級的緊密結合，建滔集團將引領香港相關產業向更高層次發展，提升整個產業鏈的競爭力。

增強經濟活力

科技創新和產業升級是推動經濟發展的重要動力。建滔集團在港設立研發基地，將為香港的經濟發展注入新的活力，推動經濟持續穩定增長。

示範引領作用

建滔集團的這一舉措將對其他企業產生示範引領作用，鼓勵更多的企業在香港設立研發機構和開展科技創新活動，共同推動香港的科技創新和產業升級。

建滔過去35年來一直發展覆銅面板相關業務，業務範圍一直不斷進行垂直及橫向發展，從覆銅面板發展至覆銅面板相關上游物料包括玻璃絲、玻璃布、銅箔及環氧樹脂以及其下游的印刷線路板業務等。建滔身為香港上市企業以及擁有連續19年全球覆銅面板市場一哥的地位，衷心希望香港的電子市場大展鴻圖，希望政府未來可以積極幫助香港的電子企業，以香港為核心，把業務逐步擴展到全世界。

通過設立研發基地，建滔集團可以更加深入地參與香港的科技創新活動，與香港的高校、科研機構和企業開展緊密的合作。這將有助於推動產學研深度融合，加速科技成果的轉化和應用，為香港的經濟發展注入新的活力。



▲2024年8月26日，建滔集團（0148.HK）及系內建滔積層板（1888.HK）中期業績記者招待會。建滔集團主席張國榮（中）、建滔集團董事總經理鄭永耀（右二）、建滔集團執行董事張家成（右一）、建滔積層板主席張國華（左二）、建滔積層板董事總經理張國強（左一）出席招待會。

覆銅面板部門

自主創新推動協同發展

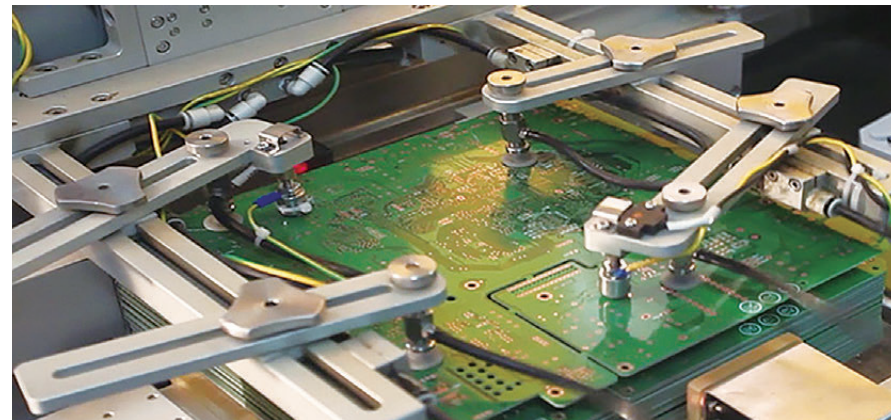
中央政府推行的提振電子產品需求的利好政策相繼落地，鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新。汽車電子化及智能化、AI行業持續高速發展以及高速網路不斷升級，均能刺激覆銅面板的需求，成為覆銅面板需求的主要增長動力。同時，集團大力打造覆銅面板研發中心，配備高精尖設備，集團已成功研發多種高頻高速產品可以應用於AI伺服器內的GPU主板，集團通過垂直產業鏈聯動發展，成功研發了應用於AI伺服器HVLP3銅箔、IC封裝載板用超薄VLP銅箔、210 μ m超厚低峰銅箔、4 μ m鋰電銅箔和2-3 μ m超薄載體銅箔。未來將實現集團全方位覆蓋下游客戶的產品需求，並與優質客戶強強聯合，推動終端客戶對集團產品的認證。集團將於下半年於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合海外客戶包括集團旗下印刷線路板部門海外業務的需求增長。



印刷線路板部門

泰國、越南新廠提升市場競爭力

集團在汽車、通訊、消費電子產品等各領域均擁有工藝精湛、認證全面及品質優良等多重優勢，多國知名品牌均已採用建滔的產品，部門目前擁有理想的訂單。電子市場正迎來AI、高速運算及電動車等新興應用的驅動下，印刷線路板需求顯著增長。AI大模型的發展帶動資料處理需求激增，伺服器、交換機等硬體反覆運算加速，為印刷線路板行業注入新活力。同時，電動車的普及促使電控系統複雜化，印刷線路板用量大幅增加。集團已儲備好6G通信、毫米波雷達、汽車高階共同控制單元部份，AI伺服器等印刷線路板製作相關技術。部門進一步加強與客戶合作，構建更緊密的生態。部門將繼續強化旗下依利安達、科惠及揚宣等印刷線路板品牌的核心競爭力，集團將於下半年於廣東省惠州市增加印刷線路板產能每月30萬平方呎及於泰國增加印刷線路板產能每月20萬平方呎，於下半年合共增加每月50萬平方呎。另外，於泰國額外增加印刷線路板產能每月50萬平方呎之項目預期將於2025年下半年投產，於越南增加印刷線路板產能每月100萬平方呎之項目預期將於2026年下半年投產，我們對集團印刷線路板的業務前景充滿信心。



▲建滔生產的高密度互連（HDI）印刷線路板，着力於圍繞AI伺服器、5G通訊網路及新能源、智慧汽車應用。



年產玻璃絲20萬噸



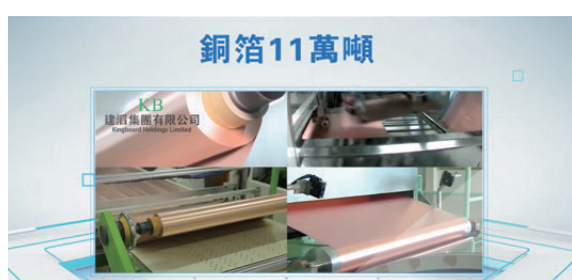
▲領先行業的超細玻璃絲



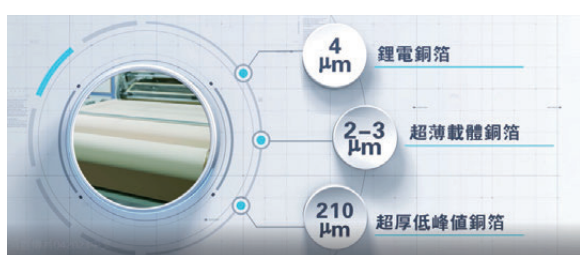
玻璃布8億米



▲電子級玻璃布產品類型覆蓋從7628-1017全系列的產品，同時向低介電常數，低熱膨脹係數方向發展。



銅箔11萬噸



▲銅箔新產品



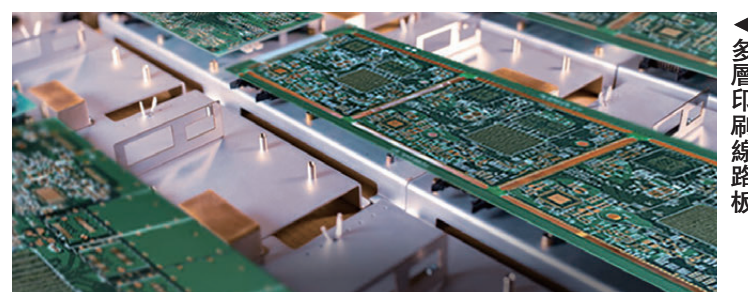
環氧樹脂15萬噸



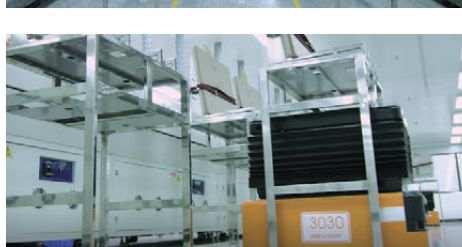
▲銅箔新產品還包括應用於AI伺服器的HVLP3銅箔及IC封裝載板用的超薄VLP銅箔。



▲雙面印刷線路板



▲多層印刷線路板



▲通過大數據分析實現人工智能排產和工藝參數自動下發，大量使用AGV及工業機器人代替人工搬運。



六軸鑽孔機



自動鑽石裁切機

▲投入先進機器設備，打造高度自動化生產線，着力於圍繞5G通訊網路及新能源智能汽車應用。